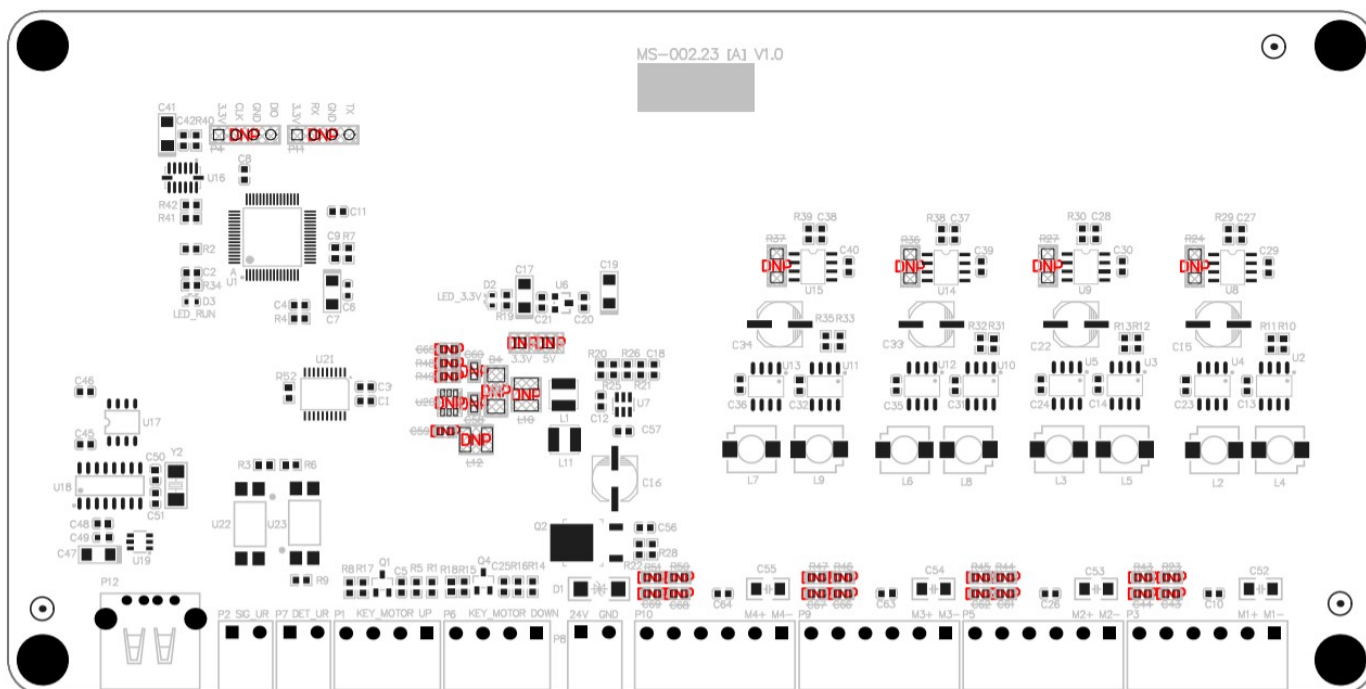


MS-002.23 [A] V1.0



# 说明:

C43, C44, C58, C59, C60, C61, C62, C65, C66, C67,  
C68, C69, D4, L10, L2, P4, P11, R23, R24, R27, R36,  
R37, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51,  
TP1, TP2, U20 不焊接



电路板总装文件

编号: MS-002.23T007 V1.0

名称: 升降控制板

编制:

审核:

批准: